

檔 號：2017-0199
保存年限：39

財團法人金屬工業研究發展中心 函

地址：811 高雄市楠梓區高楠公路1001號
聯絡人：許芳茹
電話：076955298 216
傳真：07-6955249
電子郵件：silvy@mail.mirdc.org.tw

第二層決行

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國105年9月30日

發文字號：金設字第1051003346號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：西歐電子設備與智慧製造產業參訪團(1051003346A-0-0.pdf)

主旨：敬邀參加『2016 SEMICON Europa西歐電子設備與智慧製造產業參訪團』，敬請查照

說明：

- 一、「SEMICON Europa國際半導體展」為歐洲半導體產業大展，世界一流的半導體科技廠商皆會參展。該展會不僅提供半導體產業的市場趨勢，更提供其最新的技術資訊。是個兼具分析產業走向、技術合作交流與建立商業網路的最佳平台。
- 二、本次為協助臺灣半導體設備、材料、及相關零組件業者拓展歐洲市場，且有效爭取該地區訂單。在經濟部工業局指導下，本中心與工業局光電及半導體設備產業推動辦公室，共同籌組「2016 SEMICON Europa西歐電子設備與智慧製造產業參訪團」前進歐洲，期間將參訪SEMICON Europa並於會場舉辦“2016臺歐半導體智慧製造與設備論壇暨商談媒合會”同步進行一對一合作洽談。
- 三、在工業局光電半導體設備暨零組件產業發展計畫的長期支持下，對於我國半導體產業技術缺口，一直積極尋求國外

國際及兩岸
事務處



裝

訂

線



可合作研究單位或企業公司。故此行針對半導體與光電零組件等技術領域，安排法國Minalogic、ARCSIS、Pole SC S與CEA-Leti等知名產業聚落與科技研究組織進行考察與拜會。

四、預計對於有志開發歐洲微電子市場、了解歐洲產業政策或當地合作廠商尋找的臺灣廠商，將有事半功倍之效。敬請各位先進踴躍報名參加，共同協助臺歐企業進行電子設備、零組件、機械與精密加工及自動化等相關領域的雙邊合作。

五、隨函檢附旨揭參訪團行程及說明，詳如附件，敬請公告並歡迎參加。

六、如任何相關事宜，歡迎來電洽詢光電及半導體設備零組件本土化推動辦公室：林建憲博士 Tel：(02)-2709-6987 轉513 jslin@mail.mirdc.org.tw 謝孝辰專員 Tel：(02)-2709-6987 轉518 maxhsieh@mail.mirdc.org.tw

正本：國立宜蘭大學、國立聯合大學、國立臺東大學、國立高雄海洋科技大學、國立虎尾科技大學、國立臺南大學、國立澎湖科技大學、國立勤益科技大學、台南應用科技大學、台灣首府學校財團法人台灣首府大學、環球學校財團法人環球科技大學、吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學、國立勤益科技大學校長室、國立金門大學、輔英科技大學附設醫院、醒吾學校財團法人醒吾科技大學、大華學校財團法人、修平學校財團法人修平科技大學、中州學校財團法人中州科技大學、南榮學校財團法人南榮科技大學、文藻學校財團法人文藻外語大學、國立臺灣大學、國立政治大學、國立清華大學、國立交通大學、國立中央大學、國立成功大學、國立中興大學、國立中山大學、國立中正大學、國立臺灣海洋大學、國立東華大學、國立陽明大學、國立暨南國際大學、國立屏東科技大學、國立臺灣科技大學、國立臺北科技大學、國立雲林科技大學、國立高雄第一科技大學、國立臺中科技大學、國立臺北大學、國立嘉義大學、國立高雄大學、國立高雄應用科技大學、東海大學、輔仁大學學校財團法人、東吳大學、中原大學、淡江大學、中國文化大學、逢甲大學、靜宜大學、長庚大學、元智大學、中華大學、大葉大學、義守大學、世新大學、銘傳大學、實踐大學、朝陽科技大學、南臺科技大學、南華大學、真理大學、樹德科技大學、明新科技大學、長榮大學、正修科技大學、高苑科技大學、聖約翰科技大學、中國科技大學、大仁科技大學、嶺東科技大學、亞洲大學、開南大學、元培科技大學、遠東科技大學、台南科技大學、嘉藥學校財團



2/4



法人嘉南藥理大學、大華技術學院、崑山科技大學、玄奘大學、大漢技術學院、萬能學校財團法人萬能科技大學、健行學校財團法人健行科技大學、建國科技大學附設進修學院、城市學校財團法人臺北城市科技大學、中臺科技大學、大同技術學院、景文科技大學、明道學校財團法人明道大學、德明財經科技大學、東南科技大學、康寧大學、南開科技大學、明志科技大學、廣亞學校財團法人育達科技大學、中華學校財團法人中華科技大學、僑光科技大學

副本：2016-09-30 15:46:49

撥交聯研：

- 一. 文登載校首頁並上傳文件
公告系統。
- 二. 有意報名者，請逕自以 email
向主辦單位報名。
- 三. 文庫閱後存。







2016 SEMICON Europa

西歐電子設備與智慧製造產業參訪團

出團日期：

105 年 10 月 20 日至 105 年 10 月 30 日

出團目的：

本團鎖定歐洲市場，針對半導體零組件相關技術領域，拜會歐洲產學研究單位及科技聚落，並於 2016 SEMICON Europa 舉辦臺歐半導體智慧製造與設備論壇暨商談媒合會，提供臺灣半導體設備、材料及相關零組件業者與歐洲業者技術合作與交流的平台，進而拓展歐洲市場。並了解德國設備材料等零組件產業鏈、深入與法國廠商交流及建立在歐人脈，鎖定先進設備技術引進或人才招攬。

報名方式：

以 Email 方式報名，請參考背面行程規劃，若有問題請與以下窗口聯繫：

光電及半導體設備產業推動辦公室

謝孝辰專員，Email：maxhsieh@mail.mirdc.org.tw TEL：(02)2709-6987 Ext. 518

王麗銘專員，Email：polinawang7@gmail.com TEL：(02)2709-6987 Ext. 512

臺歐半導體智慧製造與設備論壇暨商談媒合會 - 技術洽詢窗口：

光電及半導體設備產業推動辦公室 主任 林建憲博士/謝孝辰專員

Email：jslin@mail.mirdc.org.tw / maxhsieh@mail.mirdc.org.tw

※請以 Email 方式報名，名額有限，欲報速從，謝謝！

行程規劃：

日期	行程	地點	行程內容
10/20(四)	A	臺灣桃園 德國杜塞道夫	桃園機場集合 桃園機場→史基浦機場→杜塞道夫機場
10/21(五)		杜塞道夫	中午：抵達杜塞道夫 下午：預定參觀國際工程材料展
10/22(六)		杜塞道夫	預定全天參觀國際工程材料展
10/23(日)		杜塞道夫/里昂/ 格勒諾勃	移動日(杜塞道夫->里昂->格勒諾勃)
10/24(一)		格勒諾勃	上午：預定拜訪法國矽谷 Minalogic 產業聚群 下午：預定拜訪法國科技研究組織 CEA-Leti
10/25(二)		格勒諾勃	上午：參觀 SEMICON Europa 下午：預定參觀 IoT Planet Trade Show
10/26(三)		格勒諾勃	上午：舉辦臺歐半導體智慧製造與設備論壇暨商談媒合會 下午：預定拜訪意法半導體
10/27(四)	B	格勒諾勃/馬賽	上午：搭車前往馬賽 下午：預定拜訪 ARCSIS 聚落
10/28(五)		馬賽/尼斯	上午：搭車前往尼斯 下午：預定拜訪 Pole SCS 產業聚群
10/29(六)		尼斯/臺灣	搭機返臺 藍色海岸機場→史基浦機場→桃園機場
10/30(日)		臺灣桃園	預定下午抵達臺灣桃園機場

註：主辦單位保留行程變更權利，行程若有調整將通知已報名廠商

指導單位：經濟部工業局



主辦單位：財團法人金屬工業研究發展中心



金屬工業研究發展中心
Metal Industries Research & Development Centre
www.mirdc.org.tw

協辦單位：光電及半導體設備產業推動辦公室(OSEC)



光電及半導體設備產業推動辦公室
Optical & Semiconductor Equipment Industry
www.osec.org.tw

SEMI Taiwan



台灣電子設備協會(TEEIA)



台灣電子設備協會
TAIWAN ELECTRONIC EQUIPMENT
INDUSTRY ASSOCIATION (TEEIA)
www.teeia.org.tw

中華民國對外貿易發展協會(TAITRA)



TAITRA

法國在台協會商務處(Business France)



玉弼科顧問有限公司(UBIK)



8/8